



2025 年 11 月 25 日

各 位

会 社 名 双 葉 電 子 工 業 株 式 会 社
代 表 者 代 表 取 締 役 有 馬 資 明
社 長 執 行 役 員
(コード番号 6 9 8 6 東証プライム)
問 合 せ 先 執 行 役 員 石 川 浩 士
業 務 管 理 本 部 長
T E L 0 4 7 5 (2 4) 1 1 1 1

台湾子会社における固定資産の譲渡に関するお知らせ

当社は、2025 年 11 月 25 日開催の取締役会において、当社連結子会社である台湾双葉電子股份有限公司が所有する固定資産を譲渡することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 連結子会社の概要

(1) 会社名	台湾双葉電子股份有限公司
(2) 所在地	台湾高雄市
(3) 資本金	1,728 百万台湾ドル
(4) 代表者	董事長 加藤 雅弘
(5) 当社出資比率	88%
(6) 事業内容	電気機器の製造・販売

2. 譲渡の理由

当社連結子会社である台湾双葉電子股份有限公司は、経営合理化の一環として、台湾高雄市に保有する 4 拠点の工場を 3 拠点に集約いたしました。

この集約によって空いた工場の建屋、土地使用权につきましては、当面使用予定がないため、外部へ売却することといたしました。

3. 譲渡資産の内容

資産の名称および所在地	譲渡価額	帳簿価額	譲渡益(概算)	現況
台湾双葉電子股份有限公司 A 棟工場 (高雄市楠梓区内環南路 116 号) 当初取得日 : 1973 年 2 月 23 日 建屋面積 : 13,516 m ² 土地面積 : 16,834 m ²	230,000 千台湾ドル (約 1,152 百万円)	1,802 千台湾ドル (約 9 百万円)	227,920 千台湾ドル (約 1,142 百万円)	土地使用权 建物

(注意) 譲渡益は、譲渡価額から帳簿価額および譲渡に掛かる諸費用を控除した概算額です。

4. 相手先の概要

(1) 会社名	日月光半導体製造股分有限公司
(2) 所在地	台湾高雄市
(3) 資本金	95,000 百万台湾ドル
(4) 代表者	董事長 張虔生
(5) 事業内容	半導体後工程受託製造サービス

なお、譲渡先と当社との間には、資本関係、人的関係および取引関係はなく、また、関連当事者にも該当いたしません。

5. 譲渡の日程

- (1) 取締役会決議日 2025 年 11 月 25 日
- (2) 契約締結日 2025 年 11 月 25 日
- (3) 物件引渡日 2025 年 12 月 19 日（予定）

6. 今後の見通し

当該固定資産の譲渡により、2026 年 3 月期第 3 四半期連結決算で固定資産売却益を約 11.4 億円計上する予定です。

以上